

# 上海富乐华半导体科技有限公司

2023-10-23

上海富乐华半导体科技有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 单位名称               | 上海富乐华半导体科技有限公司   |  |
| 检测类型               | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 |  |
| 地址                 | 浦东新区张江高科技园区上海市宝山区山连路181号   |  |
| 建设项目存在的<br>职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素   | 氨、酚、过氧化氢、甲醛、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、其他粉尘、氢氧化钠、碳酸钠、铜烟、氧化铝粉尘、乙酸乙酯、异丙醇、溶剂汽油、二丙二醇甲醚*、乙醇胺*、噪声、紫外辐射、激光辐射、高温 |
|                    | 检测结果   | 化学因素 17个，物理因素4个，生物因素 0 个，合格的检测点位 80 个，不合格的检测点位 2个。<br><br>合格的职业病危害因素为 20，不合格的职业病危害因素为 1。         |
|                    | 技术服务项目组人员  | 王达清、孙燕莉  |
|                    | 现场调查、采样、检测的专业技术人员  | 现场调查：王达清、孙燕莉<br><br>采样：胡基业、罗嘉铭、汪燧、施宇祺<br><br>检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平                                      |
|                    | 建设单位联系人、陪同人员   | 联系人：李荣军<br><br>陪同人员：李荣军  |
|                    | 现场调查、采样、检测的时间  | 现场调查时间：2023.9.7<br><br>采样时间：2023.9.7<br><br>检测时间：2023.9.7-2023.9.18                              |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





